

# Master Systems Engineering

## Vertiefungsrichtung Produktionssysteme (PS) Studienplan

**Kernbereich** mind. 5 Lehrveranstaltungen mit insgesamt mind. 20 CP sind zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Spanende und abtragende Fertigungsverfahren	1	WS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Ur- und Umformverfahren (bis SoSe 21)	3	WS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Feinbearbeitungstechnologien	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Montagesystemtechnik <sup>a</sup>	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Montage und Inbetriebnahme von Kraftfahrzeugen <sup>a</sup>	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Kinematik, Dynamik und Anwendung in der Robotik <sup>k, n</sup>	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Mensch-Roboter-Kooperation in der industriellen Produktion <sup>k, n</sup>	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Advanced Robotics <sup>k</sup>	2	SS	V+Ü	3	4	B	MP/SP
Industrie 4.0 für Ingenieure	2	SS	V+Ü/S	3	4	B	SP
Automation Systems	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Sustainable Product Engineering	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Empirische und statistische Modellbildung	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL

**Erweiterungsbereich** mind. 20 CP sind zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Module aus dem Kernbereich der Vertiefung (empfohlen)							
Technische Produktionsplanung	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Maschinendynamik	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Kontinuumsmechanik	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Grundlagen der Automatisierungstechnik	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Soft Control	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Antriebssystemtechnik - Systeme	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Systementwicklungsmethodik 2	2	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Zerstörungsfreie Prüfverfahren I (bis WS 20/21) <sup>m</sup>	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
ZfP in der zerstörenden Prüfung (ab WS 20/21) <sup>m</sup>	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Optimization	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL

**Organisation und Management** max. sind 12 CP zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Arbeits- und Betriebswissenschaft	3	WS+SS	V	4	6	B	SP/MP
Patent- und Innovationsmanagement (bis WS 18/19)	3	WS	V	2	3	B	SP/MP
Unternehmensgründung	3	SS	V+P	2	2	U	SP/MP
Projektmanagement	3	SS	V+P	2	2	U	SP/MP
Gewerbliche Schutzrechte - Schwerpunkt Patentrecht	3	WS	V+Ü	2	3	B	SP/MP
Digital Entrepreneurship	3	WS	V+Ü	4	6	B	SP/MP/PVL
Technologiemanagement	3	WS	V+Ü	4	6	B	SP/MP/PVL
Design und Analyse von Experimenten	3	WS	P	2	3	B	SP/MP/PVL

**Wahlbereich** max. sind 26 CP zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Module aus dem Kern- oder Erweiterungsbereich der Vertiefung (empfohlen)							
Module aus dem Bereich Organisation und Management							
Stahlkunde I (bis SoSe 23)	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Nicht-Eisen-Metalle I (bis WS 23/24)	3	WS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Antriebssystemtechnik - Bauelemente	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Zerstörungsfreie Prüfverfahren II (bis WS 20/21)	3	WS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Component-based Systems (Modeling and Simulation)	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Laser in Material Processing	2	SS	V+P	4	5	B	SP/MP/PVL
Systems Design Project 1	2	SS	V+Ü+PS	5	6	B	SP/MP/PVL
Module aus dem Wahlbereich *							
Module aus dem Kern-, Erweiterungs- oder Wahlbereich der übrigen Vertiefungsrichtungen							

Seminare und Projektseminare *	min. 3 CP, max. 12 CP
Sonstiges universitäres Angebot *	max. 5 CP
Berufspraktische Tätigkeit *	9 CP
Masterseminar *	12 CP
Masterarbeit *	30 CP

b = benotet
MP = Mündliche Prüfung
P = Praktikum
PVL = Prüfungsvorleistung
SP = Schriftliche Prüfung
Ü = Übung
u = unbenotet
V = Vorlesung

a von diesen Veranstaltungen darf jeweils nur eine in den Kernbereich eingebracht werden  
k von diesen Veranstaltungen dürfen jeweils nur zwei in den Kernbereich eingebracht werden  
m von diesen Veranstaltungen darf jeweils nur eine im Erweiterungsbereich eingebracht werden  
n von diesen Veranstaltungen darf jeweils nur eine in den Kernbereich eingebracht werden  
\* Detaillierte Angaben finden Sie auf Seite 6.

# Master Systems Engineering

## Vertiefungsrichtung Systems Design (SD) Studienplan

**Kernbereich** mind. 5 Lehrveranstaltungen mit insgesamt mind. 20 CP sind zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Systementwicklungsmethodik 2	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Systems Design Project 1	2	SS	V+Ü+PS	5	6	B	SP/MP/PVL
Sustainable Product Engineering	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Leichtbausysteme 1	1	WS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Antriebssystemtechnik - Systeme	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Maschinendynamik <sup>b</sup>	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Kontinuumsmechanik <sup>b</sup>	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Stahlkunde I <sup>c</sup> (bis SoSe 23)	3	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Nicht-Eisen-Metalle I <sup>c</sup> (bis WS 23/24)	3	WS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Empirische und statistische Modellbildung	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Technologiemanagement	3	WS	V+Ü	4	6	B	SP/MP/PVL

**Erweiterungsbereich** mind. 20 CP sind zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Module aus dem Kernbereich der Vertiefung (empfohlen)							
Systems Design Project 2	3	WS	V+Ü+PS	5	6	B	SP/MP/PVL
Maschinenelemente und -konstruktion (Mechanical Design)	3	WS	V+Ü	4	5	B	SP/MP/PVL
Elektronische Schaltungen <sup>d</sup>	2	SS	V+Ü	2	3	B	SP/MP/PVL
Elektronische Systeme <sup>d</sup>	3	WS	V+Ü	2	3	B	SP/MP/PVL
Software Engineering	3	mind. alle 2 Jahre	V+Ü	6	9	B	SP/MP/PVL
Leichtbausysteme 2	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Strömungsmechanik	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Finite Elemente in der Mechanik	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP
Analytische Mechanik	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Experimentelle Mechanik	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Betriebsfestigkeit (bis WS 20/21)	3	WS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Optimization	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL

**Organisation und Management** max. sind 12 CP zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Arbeits- und Betriebswissenschaft	3	WS+SS	V	4	6	B	SP/MP
Patent- und Innovationsmanagement (bis WS 18/19)	3	WS	V	2	3	B	SP/MP
Unternehmensgründung	3	SS	V+P	2	2	U	SP/MP
Projektmanagement	3	SS	V+P	2	2	U	SP/MP
Gewerbliche Schutzrechte - Schwerpunkt Patentrecht	3	WS	V+Ü	2	3	B	SP/MP
Digital Entrepreneurship	3	WS	V+Ü	4	6	B	SP/MP/PVL
Technologiemanagement	3	WS	V+Ü	4	6	B	SP/MP/PVL
Design und Analyse von Experimenten	3	WS	P	2	3	B	SP/MP/PVL

**Wahlbereich** max. sind 26 CP zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Module aus dem Kern- oder Erweiterungsbereich der Vertiefung (empfohlen)							
Module aus dem Bereich Organisation und Management							
Systemtheorie und Regelungstechnik 2	5	WS	V+Ü	3	5	B	SP/MP
Stahlkunde 2 (bis SoSe 23)	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Nicht-Eisen-Metalle II (bis WS 23/24)	2	WS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Spanende und abtragende Fertigungsverfahren	1	WS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Ur- und Umformverfahren (bis SoSe 21)	3	WS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Feinbearbeitungstechnologien	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Materialmodellierung	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Antriebssystemtechnik - Bauelemente	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Aktorik und Sensorik mit intelligenten Materialsystemen 1	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Module aus dem Wahlbereich *							
Module aus dem Kern-, Erweiterungs- oder Wahlbereich der übrigen Vertiefungsrichtungen							

Seminare und Projektseminare *	min. 3 CP, max. 12 CP
Sonstiges universitäres Angebot *	max. 5 CP
Berufspraktische Tätigkeit *	9 CP
Masterseminar *	12 CP
Masterarbeit *	30 CP

b = benotet
MP = Mündliche Prüfung
P = Praktikum
PVL = Prüfungsvorleistung
SP = Schriftliche Prüfung
Ü = Übung
u = unbenotet
V = Vorlesung

b,c von diesen Veranstaltungen darf jeweils nur eine in den Kernbereich eingebracht werden  
d diese Veranstaltungen können nur gemeinsam in den Erweiterungsbereich eingebracht werden  
\* Detaillierte Angaben finden Sie auf Seite 6.

# Master Systems Engineering

## Vertiefungsrichtung Information and Communication Systems (ICS) Studienplan

**Kernbereich** mind. 5 Lehrveranstaltungen mit insgesamt mind. 20 CP sind zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.	**
Advanced Electronic Packaging	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL	✓
Automation Systems	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP	✓
Computational Electromagnetics 1	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP+MP	✓
Digital Signal Processing	2	SS	V+Ü	4	6	B	MP	✓
High Frequency Engineering	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL	✓
Materialien der Mikroelektronik 1	2	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP	
Microelectronics II	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP	o
Systemtheorie und Regelungstechnik 3	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP	o
Telecommunications I -Digital Transmission, Signal Processing <sup>e</sup>	3	WS	V+Ü	6	9	B	SP/MP/PVL	✓

**Erweiterungsbereich** mind. 20 CP sind zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.	**
Module aus dem Kernbereich der Vertiefung (empfohlen)								
Zuverlässigkeit 1	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP	
Antenna Theory 1	3	WS	V+Ü	3	5	B	MP	✓
Computational Electromagnetics 2	2	SS	V+Ü	3	4	B	MP	✓
High Speed Electronics	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL	✓
Information Storage (bis WS 21/22)	3	WS	V+Ü	2	4	b	MP	✓
Methods of Model-Order Reduction	2	SS	V+Ü	3	4	B	MP	✓
Pattern and Speech Recognition (bis SoSe 2017)	3	WS	V+Ü	3	5	B	MP	✓
Neural Networks: Implementation and Application (bis SoSe 2019) <sup>h</sup>	3	WS	V+Ü	4	6	B	SP	✓
Neural Networks: Theory and Implementation (ab WS 19/20) <sup>h</sup>	3	WS	V+Ü	6	9	B	SP	✓
Component-based Systems	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP	✓
Materialien der Mikroelektronik 2	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP	
Mikroelektronik 3	3	WS	V+Ü	3	4	B	MP	
Telecommunications II - Audio/Visual Communication and Networks	2	SS	V+Ü	6	9	B	MP	✓
Optimization	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL	✓

**Organisation und Management** max. sind 12 CP zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.	**
Arbeits- und Betriebswissenschaft	3	WS+SS	V	4	6	B	SP/MP	
Patent- und Innovationsmanagement (bis WS 18/19)	3	WS	V	2	3	B	SP/MP	
Unternehmensgründung <sup>g</sup>	3	SS	V+P	2	2	U	SP/MP	
You can do IT. Entrepreneurship in IT and Maths <sup>g</sup>	3	SS	V+P	2	2	U	SP/MP	
Digital Entrepreneurship	3	WS	V+Ü	4	6	B	SP/MP/PVL	
Technologiemanagement	3	WS	V+Ü	4	6	B	SP/MP/PVL	
Design und Analyse von Experimenten	3	WS	P	2	3	B	SP/MP/PVL	

**Wahlbereich** max. sind 26 CP zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.	**
Module aus dem Kern- oder Erweiterungsbereich der Vertiefung (empfohlen)								
Module aus dem Bereich Organisation und Management								
Electrotechnical extensions to model order reduction	3	WS	V+Ü	1	1	B	SP/MP/PVL	✓
Elektrische Klein- und Mikroantriebe	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP	
Future Media Internet / Multimedia Transport/Internet Transport	3	WS	V+Ü	6	9	B	SP/MP/PVL	✓
Komplexe Mikrosysteme (bis SoSe 2019)	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL	
Magnetische Sensorik	2	SS	V+Ü	3	4	B	MP	
Soft Control	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP	✓
Electromagnetics 3	3	WS biannual	V	3	4	B	MP	✓
Electromagnetics 4	2	SS biannual	V	3	4	B	MP	✓
Mikroelektronik 4	2	SS	V+Ü	3	4	B	MP	
Systemtheorie und Regelungstechnik 5	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP	o
Zuverlässigkeit 2/Reliability in Electronics	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP	
Lab on Chip	3	WS	V	2	3	B	MP	✓
Systemtheorie und Regelungstechnik 4	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP	o
Module aus dem Wahlbereich *								
Module aus dem Kern-, Erweiterungs- oder Wahlbereich der übrigen Vertiefungsrichtungen								

		**
<b>Seminare und Projektseminare *</b>	min. 3 CP, max. 12 CP	
<b>Sonstiges universitäres Angebot *</b>	max. 5 CP	
<b>Berufspraktische Tätigkeit *</b>	9 CP	
<b>Masterseminar *</b>	12 CP	✓
<b>Masterarbeit *</b>	30 CP	✓

e Nur wenn (im Bachelor-Studiengang) bereits Telecommunications I bestanden wurde, kann im Kernbereich Telecommunications II eingebracht werden.

g, h Es kann nur eine der beiden Veranstaltungen im Studiengang eingebracht werden

\* Detaillierte Angaben finden Sie auf Seite 6.

b = benotet		
MP = Mündliche Prüfung	SP = Schriftliche Prüfung	** Lehrveranstaltung wird
P = Praktikum	Ü = Übung	✓ = in englisch angeboten
PVL = Prüfungsvorleistung	u = unbenotet	o = optional in englisch angeboten
	V = Vorlesung	

# Master Systems Engineering

## Vertiefungsrichtung Sensor-Aktor-Systeme (SAS)

Studienplan

**Kernbereich** mind. 5 Lehrveranstaltungen mit insgesamt mind. 20 CP sind zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Antriebssystemtechnik - Bauelemente	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Antriebssystemtechnik - Systeme	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Aktorik und Sensorik mit intelligenten Materialsysteme 2	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Aktorik und Sensorik mit intelligenten Materialsysteme 3 (bis WS 24/25)	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Mechatronic Actuator Systems	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Mikrosensorik	2	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
(Maschinelles Lernen für die) Multisensorsignalverarbeitung	2	SS	V+S	3	4	B	MP
Systementwicklungsmethodik 2	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Zuverlässigkeit 1	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP

**Erweiterungsbereich** mind. 20 CP sind zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Module aus dem Kernbereich der Vertiefung (empfohlen)							
Computational Electromagnetics 1	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP+MP
Materialien der Mikroelektronik 1	1	WS	V+Ü	3	4	B	Prüf.
Digital Signal Processing	2	SS	V+Ü	4	6	B	MP
Automation Systems	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Advanced Electronic Packaging	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Elektrische Klein- und Mikroantriebe	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Maschinendynamik	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Systemtheorie und Regelungstechnik 3	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
<b>Mikromechanische Bauelemente (bis SoSe 2019)</b>	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Kinematik, Dynamik und Anwendung in der Robotik	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Mensch-Roboter-Kooperation in der industriellen Produktion	3	WS	V+Ü	3	4	B	MP
Magnetische Sensorik	2	SS	V+Ü	3	4	B	MP
Advanced Robotics	2	SS	V+Ü	3	4	B	MP/SP
Optimization	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Actuators and sensors with intelligent material systems 4	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Smarte Materialsysteme - hands on	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL

**Organisation und Management** max. sind 12 CP zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Arbeits- und Betriebswissenschaft	3	WS+SS	V	4	6	B	SP/MP
Patent- und Innovationsmanagement (bis WS 18/19)	3	WS	V	2	3	B	SP/MP
Unternehmensgründung	3	SS	V+P	2	2	U	SP/MP
Projektmanagement	3	SS	V+P	2	2	U	SP/MP
Gewerbliche Schutzrechte - Schwerpunkt Patentrecht	3	WS	V+Ü	2	3	B	SP/MP
Digital Entrepreneurship	3	WS	V+Ü	4	6	B	SP/MP/PVL
Technologiemanagement	3	WS	V+Ü	4	6	B	SP/MP/PVL
Design und Analyse von Experimenten	3	WS	P	2	3	B	SP/MP/PVL

**Wahlbereich** max. sind 26 CP zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Module aus dem Kern- oder Erweiterungsbereich der Vertiefung (empfohlen)							
Module aus dem Bereich Organisation und Management							
Systemtheorie und Regelungstechnik 4	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Computational Electromagnetics 2	2	SS	V+Ü	3	4	B	MP
Software Engineering	3	WS	V+Ü	6	9	B	SP/MP/PVL
Elektronische Schaltungen	2	SS	V+Ü	2	3	B	SP/MP
Elektronische Systeme	3	WS	V+Ü	2	3	B	SP/MP
Maschinenelemente und -konstruktion (Mechanical Design)	3	WS	V+Ü	4	5	B	SP/MP/PVL
Systeme für die Messung von Gasen	3	WS	V+S	3	4	B	MP
Methods of Model-Order Reduction	2	SS	V+Ü	3	4	B	MP
Technische Produktionsplanung	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Zuverlässigkeit 2/Reliability in Electronics	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Aktorik und Sensorik mit intelligenten Materialsysteme 1	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Systeme mit aktiven Materialien 1	1	WS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Systeme mit aktiven Materialien 2	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Module aus dem Wahlbereich *							
Module aus dem Kern-, Erweiterungs- oder Wahlbereich der übrigen Vertiefungsrichtungen							

Seminare und Projektseminare *	min. 3 CP, max. 12 CP
Sonstiges universitäres Angebot *	max. 5 CP
Berufspraktische Tätigkeit *	9 CP
Masterseminar *	12 CP
Masterarbeit *	30 CP

b = benotet
MP = Mündliche Prüfung
P = Praktikum
PVL = Prüfungsvorleistung
SP = Schriftliche Prüfung
Ü = Übung
u = unbenotet
V = Vorlesung

\* Detaillierte Angaben finden Sie auf Seite 6.

# Master Systems Engineering

## Vertiefungsrichtung Integrierte Systeme (IS) Studienplan

**Kernbereich** mind. 5 Lehrveranstaltungen mit insgesamt mind. 20 CP sind zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Antriebssystemtechnik - Bauelemente	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Antriebssystemtechnik - Systeme	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Systemtheorie und Regelungstechnik 3 <sup>1</sup>	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Aktorik und Sensorik mit intelligenten Materialsysteme 3 (bis WS 24/25)	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Mikrosensorik	2	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Analytische Mechanik	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Component-based Systems (Modeling and Simulation)	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP

**Erweiterungsbereich** mind. 20 CP sind zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Module aus dem Kernbereich der Vertiefung (empfohlen)							
Computational Electromagnetics 1	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP+MP
Materialien der Mikroelektronik 1	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Systemtheorie und Regelungstechnik 4	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Automation Systems	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Kontinuumsmechanik	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Elektrische Klein- und Mikroantriebe	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
(Maschinelles Lernen für die) Multisensorsignalverarbeitung	2	SS	V+S	3	4	B	MP
Aktorik und Sensorik mit intelligenten Materialsysteme 2	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Zuverlässigkeit 1	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Mikromechanische Bauelemente (bis SoSe 2019)	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Optimization	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Actuators and sensors with intelligent material systems 4	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Smarte Materialsysteme - hands on	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL

**Organisation und Management** max. sind 12 CP zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Arbeits- und Betriebswissenschaft	3	WS+SS	V	4	6	B	SP/MP
Patent- und Innovationsmanagement (bis WS 18/19)	3	WS	V	2	3	B	SP/MP
Unternehmensgründung	3	SS	V+P	2	2	U	SP/MP
Projektmanagement	3	SS	V+P	2	2	U	SP/MP
Gewerbliche Schutzrechte - Schwerpunkt Patentrecht	3	WS	V+Ü	2	3	B	SP/MP
Digital Entrepreneurship	3	WS	V+Ü	4	6	B	SP/MP/PVL
Technologiemanagement	3	WS	V+Ü	4	6	B	SP/MP/PVL
Design und Analyse von Experimenten	3	WS	P	2	3	B	SP/MP/PVL

**Wahlbereich** max. sind 26 CP zu wählen

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Module aus dem Kern- oder Erweiterungsbereich der Vertiefung (empfohlen)							
Module aus dem Bereich Organisation und Management							
Systementwicklungsmethodik 2	1	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Software Engineering	3	SS	V+P	6	9	B	SP/MP/PVL
Advanced Electronic Packaging	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Magnetische Sensorik	2	SS	V+Ü	3	4	B	MP
Computational Electromagnetics 2	2	SS	V+Ü	3	4	B	MP
Elektronische Schaltungen	2	SS	V+Ü	2	3	B	SP/MP
Elektronische Systeme	3	WS	V+Ü	2	3	B	SP/MP
Maschinenelemente und -konstruktion (Mechanical Design)	3	WS	V+Ü	4	5	B	SP/MP/PVL
Kinematik, Dynamik und Anwendung in der Robotik	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP/PVL
Methods of Model-Order-Reduction	2	SS	V+Ü	3	4	B	MP
Systemtheorie und Regelungstechnik 5	3	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Technische Produktionsplanung	2	SS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Zuverlässigkeit 2/Reliability in Electronics	2	SS	V+Ü	3	4	B	SP/MP
Systeme mit aktiven Materialien 1	1	WS	V	2	3	B	SP/MP/PVL
Module aus dem Wahlbereich *							
Module aus dem Kern-, Erweiterungs- oder Wahlbereich der übrigen Vertiefungsrichtungen							

Seminare und Projektseminare *	min. 3 CP, max. 12 CP
Sonstiges universitäres Angebot *	max. 5 CP
Berufspraktische Tätigkeit *	9 CP
Masterseminar *	12 CP
Masterarbeit *	30 CP

b = benotet
MP = Mündliche Prüfung
P = Praktikum
PVL = Prüfungsvorleistung
SP = Schriftliche Prüfung
Ü = Übung
u = unbenotet
V = Vorlesung

i = Alternativ kann Systemtheorie und Regelungstechnik 2 im Kernbereich eingebracht werden

\* Detaillierte Angaben finden Sie auf Seite 6.

## Master Systems Engineering

Projektseminare * und Seminare	mindestens 3CP , maximal 12 CP						
	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Praktikum Materialien der Mikroelektronik (bis WS 18/19)	2	SS	P	4	3	B	MP
Praktikum Mikroelektronik	3	WS,SS	P	4	4	B	SP/MP
Projektpraktikum Elektromagnetische Strukturen	2	SS	P	3	3	B	SP+MP
Project Seminar Automation and Energy Systems	3	WS,SS	PS	2-4	3-6	B	SP/MP
Projektpraktikum Messtechnik II	3	WS,SS	P	2-4	3-6	B	SP+MP
Schaltungsentwicklung	2	SS		3-4	3-6	B	SP/MP
Element Grundlagen	2	SS	VL	1	1	B	
Element Projektpraktikum	2	SS	P	2-3	2-5	B	
Projekt Neural Networks	2	SS	P	3	8	B	SP+MP
Projektpraktikum Computational Electromagnetics	3	WS,SS	P	4	3-6	B	SP+MP
Projektpraktikum Regelungstechnik	3	WS,SS	P	2-4	3-6	B	SP/MP
Systems Design Project 1	2	SS	V+Ü+PS	5	6	B	SP/MP/PVL
Systems Design Project 2	3	WS	V+Ü+PS	5	6	B	SP/MP/PVL
Praktikum Mikointegration + Zuverlässigkeit	2	SS	P	2-3	3-4	B	SP/MP
Projektpraktikum Intelligente Materialsysteme II	3	WS,SS	P	2-4	3-6	B	SP/MP
Projektpraktikum Antriebstechnik	3	WS/SS	P	4-8	3-6	B	MP
Praktikum Design/Feldsimulation elektrischer Maschinen	3	WS	P	3	3	B	MP/PVL
Projektpraktikum Fertigungstechnik	3	WS, SS	P	2	3	B	MP
Projektseminar Embedded Drive System (bis SoSe 2017)	3	WS	PS	4	3	B	SP/MP
Projektpraktikum Aufbau eines Mikrosystems im Rahmen des Studierendenwettbewerbs COSIMA	3	WS	P	3	3	B	SP/MP/PVL
Praktikum Netzwerktechnik (Hands on Networking)	2	SS	P	4	6	B	SP/MP/PVL
Projektseminar Robotermodellierung mit Matlab	2	SS	PS	2	3	B	SP/MP/PVL
Projektseminar Mikroelektronik	2	SS	PS	2-4	3-6	B	SP/MP/PVL
Projektpraktikum Python for Engineers	2	SS	P	2	3	B	SP/MP
Projektpraktikum Modeling, Simulation, Optimization and Control	3	WS+SS	P	2-4	3-6	B	SP/MP
Projektpraktikum Soft Robotics	3	WS+SS	P	2-4	3-6	B	SP/MP
Projektpraktikum Modellierung, Regelung, Systemidentifikation	3	WS+SS	P	2-4	3-6	B	SP/MP
Seminare aus Elektronik und Schaltungstechnik	3	WS,SS	S	2	3	B	MP
Seminare aus Sprach- und Signalverarbeitung	3	WS,SS	S	2	4-7	B	MP
Seminare aus Theoretischer Elektrotechnik	3	WS,SS	S	2	3	B	MP
Seminare zur Produktionstechnik	3	WS,SS	S	2	3	B	MP
Seminare zu Simulationenmethoden im Maschinenbau	3	WS,SS	S	2	3	B	MP
Seminar Hands On Wireless	3	WS,SS	S	2	7	B	MP
Seminare aus Mikromechanik/Mikrofluidik (bis SoSe 19)	3	WS,SS	S	2	3	B	MP
Seminare zu Materialien der Mikroelektronik	3	WS,SS	S	2	3	B	MP
Seminare aus der Messtechnik	3	WS,SS	S	2	3	B	SP+MP
Seminar zu Systemtheorie und Regelungstechnik	3	WS, SS	S	2	3	B	MP
Seminar Produktentstehung	3	WS,SS	S	2-4	3-6	B	SP/MP
Seminar zur Antriebstechnik	3	WS,SS	S	2	3	B	MP
Seminar Intelligente Materialsysteme	3	WS, SS	S	2	3	B	SP/MP
Seminar Advanced Electronic Packaging	3	WS, SS	S	2	3	B	SP/MP
Seminar Kontinuumsmechanik	3	WS,SS	S	2	3	B	SP/MP
Seminar Lasermikroskopie	3	SS	S	2	3	B	MP
Seminar Advanced Topics in Automation and Energy Systems	3	WS, SS	S	2	3	B	SP/MP
Seminar zu Model Predictive Control (WS 22/23)	3	WS	S	2	3	B	SP/MP
Seminar zu Modal Analysis (SoSe 23)	3	WS	S	2	3	B	SP
Seminar zu Optimization and Control	3	SS	S	2	3	B	SP/MP
Seminar on Soft Robotics	3	WS	S	2	3	B	SP/MP

\* = In den Projektpraktika können in Absprache mit dem/r betreuenden ProfessorIn auch Themen aus der Formula Student bearbeitet werden.

### Wahlbereich

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Ultrasound Imaging	3	WS	V	2	2	B	MP
Numerische Mechanik	2	WS	V+Ü	3	4	B	SP/MP

weitere zugelassene Veranstaltungen für den Wahlbereich siehe auch Homepage des Prüfungssekretariats der MINT-Fakultäten: <https://www.ps-mint.uni-saarland.de/de/programmes/syseng>

### Sonstiges universitäres Angebot

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Tutortätigkeit	3	WS/SS	P	≤ 2	≤ 4	U	MP

Modul	RS	Zyklus	LV	SWS	CP	Note	Prüf.
Berufspraktische Tätigkeit	3	WS	P		9	U	SP + MP
Master-Seminar	3	WS	S		12	B	
Master-Arbeit	4	SS	MA		30	B	